宇田控制科技股份有限公司

興 櫃 前 法 人 說 明 會

主辦券商 台新證券

股票代號 7962

2026 / 10 / 22 (四) 14:30

宇田控制科技股份有限公司

興櫃前法人說明會

半導體與精密製程的環境感測專家

股票代號 7962 | 2026 / 10 / 22 | 發言人 朱禹丞 副總經理

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

免責聲明與風險事項

免責聲明

- 本簡報及同時發布之相關訊息，係本公司基於簡報當時之主客觀因素，對過去、現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性論述，將受風險、不確定性及推論所影響，實際結果可能與前瞻性論述有所差異。
- 本簡報所提供之資訊並未明示或暗示地表達或保證其正確性、完整性及可靠性；本公司不負隨時更新或修正本簡報內容之責任。
- 非經本公司事前書面同意，任何人不得複製、散布、轉載或引用本簡報之全部或部分內容。

主要風險事項

1 產業風險

- 半導體、資料中心與建廠投資受景氣循環影響，客戶資本支出變動將影響訂單

2 營運風險

- 建廠工程類客戶以專案為主，週期長且旺淡季差異大

3 財務風險

- 部分營收以外幣計價，匯率波動影響毛利

4 其他風險

- 因應上市櫃規範調整會計政策對獲利之影響

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

01

公司簡介

基本資料 | 全球布局 | 發展沿革 | 營運模式 | 核心優勢 | 關鍵技術 | 校正實驗室

公司基本資料

主力產品為工業用感測器，整合感測元件、電子電路與機構設計，提供完整量測成品

成立時間 **1993 年**	董事長 **朱仁誠**	總經理 **曾仁枝**
總部據點 **台灣新北**	資本額（新台幣） **2.53 億元**	員工人數 **100+人**



業務組成

自有品牌 eyc-tech
台灣研發製造，核心產品線

國際品牌經銷
歐美品牌，補足產品廣度

TAF 校正服務
ISO/IEC 17025，量測可追溯

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

全球布局

台灣研發+製造 + 校正，經銷網絡遍及 20 個國家與地區



台灣-新北中和
總部辦公室 + 研發製造 + TAF 校正實驗室

中國
全資子公司-上海誠田自動化

亞洲
日本、南韓、香港、越南、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印度、印尼

歐洲
波蘭、斯洛維尼亞、西班牙、義大利

中東 / 非洲
埃及、以色列、土耳其、阿聯

美洲
智利

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

發展沿革

1993

創立宇田控制科技

以經銷商為始，建立市場基礎

2009

自有品牌 eyc-tech

取得 ISO 9001 品質認證

2013

TAF 校正實驗室

品質驗證與信任門檻

2019–2024

自動校驗與標定設備

提升產能與品質一致性

2025–

聚焦高階應用市場

無塵室與建廠工程、半導體、AI 資料中心；計畫導入 ISO 27001

純經銷商 → 建立自製能力 → 自製產品逐步成長

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

產品布局

四大感測領域

°C

溫度

TP05



%RH

濕度

THS17-MD



Pa

壓力

PMM06-D



m/s

流量

FDM06-L



三大業務範圍

自有品牌 eyc-tech

- 台灣在地研發製造
- 標準品 + 小量多樣客製
- 高毛利產品主力

營收占比 ~55%

國際品牌經銷

- 經銷歐美品牌
- 補足產品廣度
- 提供完整量測組合

營收占比 ~40%

TAF 校正服務

- ISO/IEC 17025 校正實驗室
- 溫度、濕度、露點、壓力、風速、水流量
- 支援研發驗證與出廠前檢驗
- 售後長期校正服務

服務與驗證

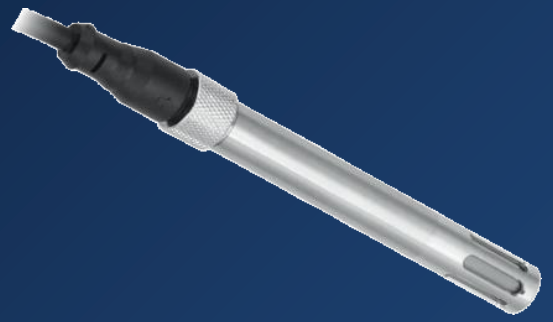
© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

核心競爭優勢

eyc-tech 自有品牌

THS17-MD

溫濕度傳感器



高精度±0.1 °C / ±1.0 %RH　HVAC　無塵室　設備監控

一支感測器，看見宇田的四道門檻

01　技術 | 自主研發

電路與機構由團隊自行設計，標準品+客製

02　製造 | 精密製造

自動化校驗與標定設備，確保每支產品品質一致

03　校正 | 校正追溯

自有 TAF 認證實驗室，產品精度經過驗證

04　品牌 | 國際認證

取得CE、UL認證，應用及通路廣泛

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

關鍵技術與應用

關鍵技術	解決的問題	對應應用
微風速0.1 m/s 熱線式風速	掌握無塵室氣流穩定性	**無塵室/半導體設備**
微差壓0.1 Pa 微差壓	精準判斷設備內壓差與氣流方向	**半導體設備**
露點 -100℃ QCM 微水露點	確保製程乾燥空氣品質	**半導體製程**
流量量測 文丘里結構+差壓量測	掌握液冷循環的狀態	**AI 資料中心**

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

TAF 認證校正實驗室



ISO/IEC 17025 校正體系

TAF 認證校正實驗室（編號 3032）
建立精度追溯、品質信任與長期服務價值

六大核心校正系統

溫	溫度	-40 至 300 °C
濕	濕度	10% 至 95% RH
露	露點	-80 至 +60 °Cdp
壓	壓力	10 至 7,000 kPa
風	風速	0.2 至 60 m/s
水	水流量	DN40 / DN80 標準

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

02

市場機會

三大應用市場 | 產業驅動 | 三大成長引擎

三大應用市場



無塵室與建廠工程

- 無塵室環境控制
- HVAC 系統最佳化



半導體製程設備

- 氣體乾度和流量監測
- 溫濕度與風速監測



AI 資料中心

- CDU 監測解決方案
- 氣冷 + 液冷

提供 溫度 × 濕度 × 流量 × 壓力 的感測解決方案

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

產業驅動因素

全球 AI 資料中心市場
CAGR 23.9%

全球半導體製造設備市場
CAGR 8.4%

全球新晶圓廠（2028 年前投產）
100+

為何帶動感測器需求與價值提升

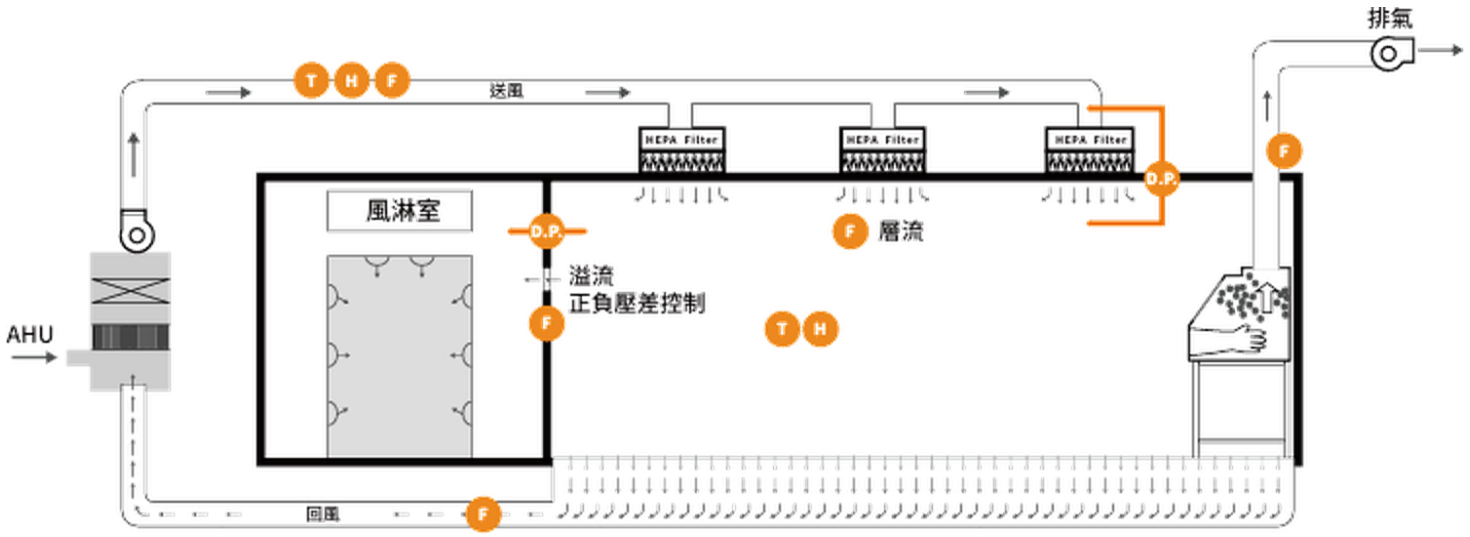
1	用量成長	量測點數增加
2	價值提升	精度要求提升
3	滲透率上升	覆蓋率增加
4	新需求產生	液冷等新應用場景擴展

資料來源：Grand View Research, AI Data Center / Semiconductor Manufacturing Equipment Market Report（CAGR 2026–2033）；SEMI World Fab Forecast 4Q25

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

無塵室與建廠工程

應用示意：無塵室環境與壓差控制



F 風速 / 風量　　D.P. 差壓　　T 溫度　　H 濕度

應用場景

環境控制、HVAC 最佳化、廠務中央監控

關鍵量測

微風速 、差壓、溫濕度

客戶對象

廠務系統整合商、無塵室 EPC、空調廠商

近期進展

2026 年 1–9 月營收占比約 55%
終端客戶以半導體廠為主

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

半導體製程設備



應用場景

製程氣體乾度與流量監測、設備內壓差與溫濕度監測

關鍵量測

微風速、微差壓、溫濕度、露點

客戶對象

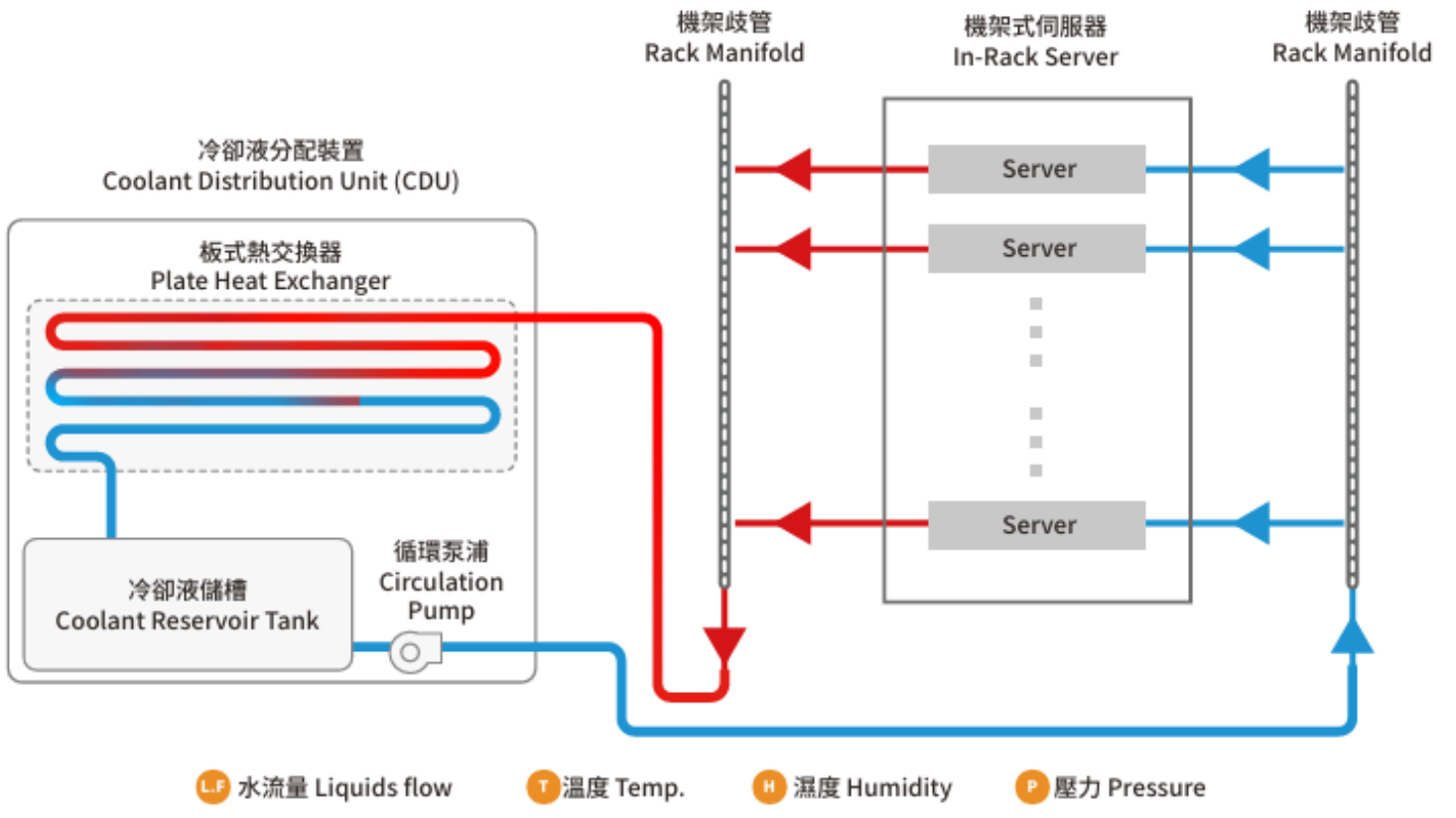
環控設備、封裝測試設備、污染防治

近期進展

2026 年 1–9 月營收年增 >40%

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

AI 資料中心液冷



應用場景

CDU 監測解決方案、機房氣冷環境監測

關鍵量測

液體流量、壓力、溫度、溫濕度

目標客戶

CDU 設備商、資料中心機電工程商

近期進展

2026 年 1–9 月營收年增 >200%

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

03

營收結構與經營實績

產業鏈定位 | 終端產業 | 營業收入 | 獲利能力 | 品牌成長

產業鏈定位

宇田控制科技

- 感測器
- 自有品牌 + 國際品牌經銷
- TAF 校正服務

宇田

工程商　約 40%

建廠 / 無塵室 EPC、廠務系統整合

設備商　約 30%

半導體製程設備、伺服器 CDU / 液冷

通路

半導體 / 電子廠

晶圓廠、封測廠、面板廠

tsmc　micron　SAMSUNG

ASE　SPIL　Unimicron 欣興電子

資料中心

AI 液冷/氣冷設備與機房

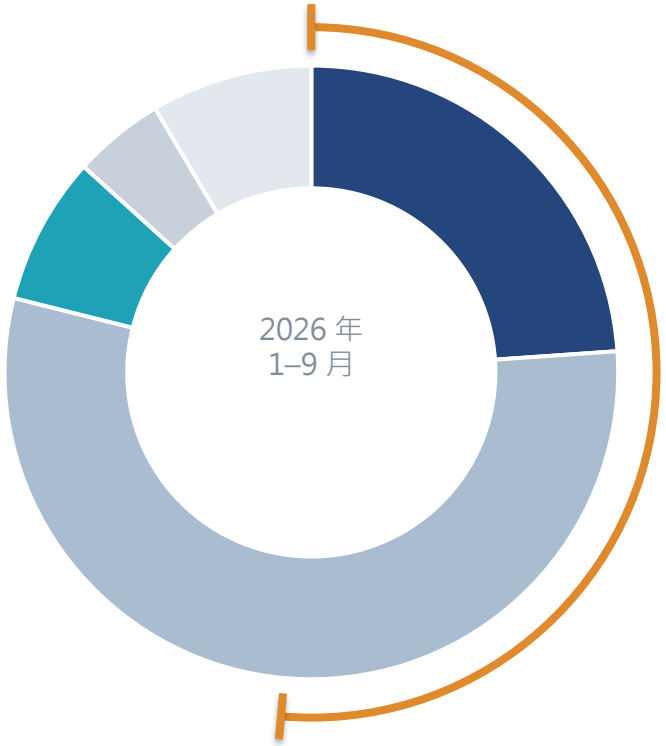
Microsoft　aws　SUPERMICRO

終端

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

終端產業結構

半導體設備加上約半數服務半導體廠的建廠工程，半導體相關營收逾五成

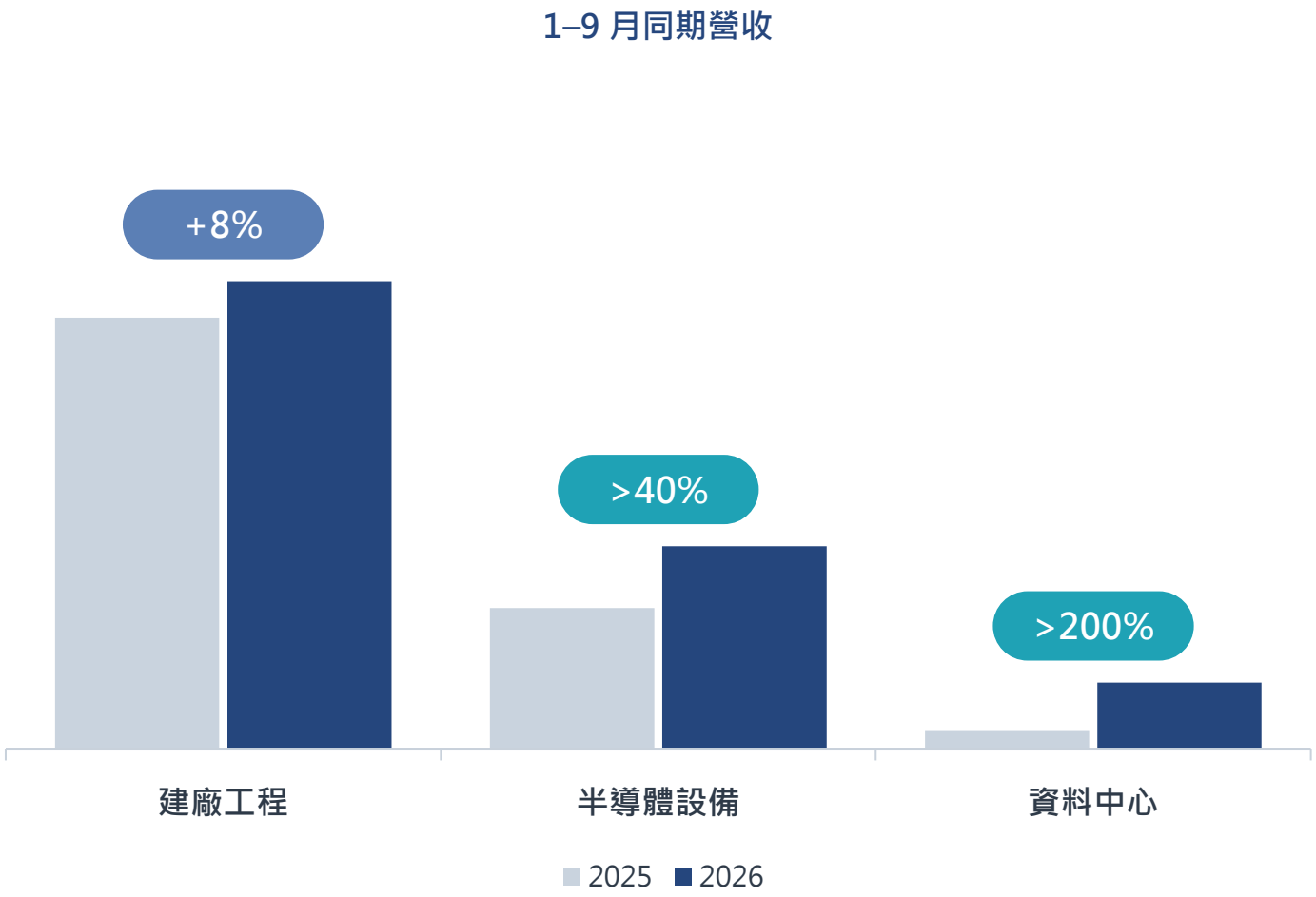


>55%
終端為半導體產業

終端產業	營收占比
半導體設備	**23.9%**
建廠工程	**55.0%**
資料中心	7.8%
製造業	4.8%
其他	8.5%

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

終端產業成長動能



半導體設備 + 資料中心　同期成長

>60%

2026 年 1–9 月較 2025 年同期

占整體成長增量

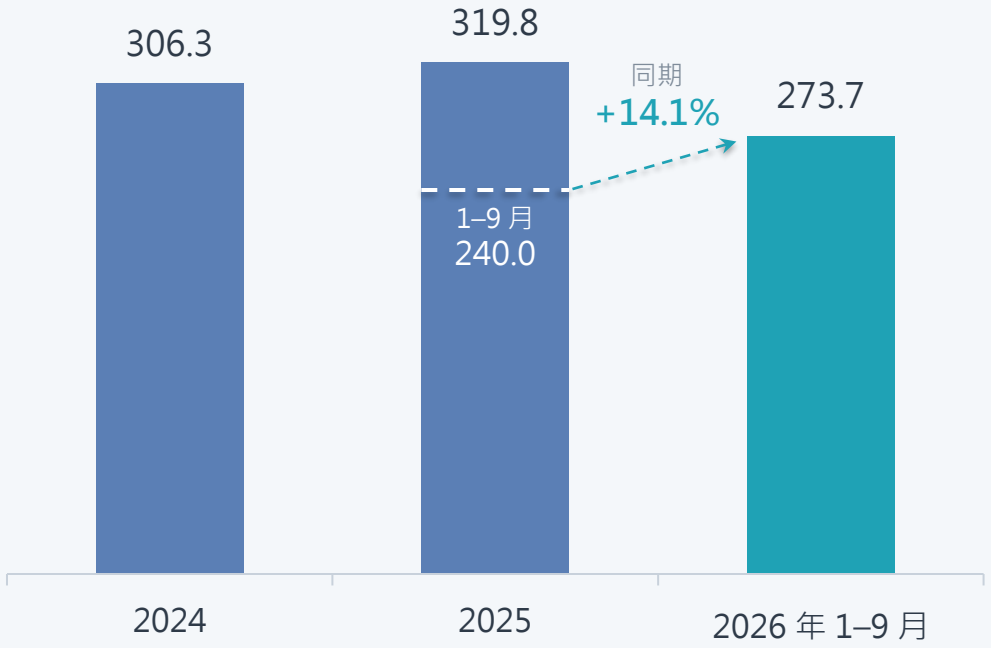
約 3/4

成長主要來自半導體設備與資料中心

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

營業收入

合併營業收入（新台幣百萬元）



2026 營收年增率

與 2025 年同季比較



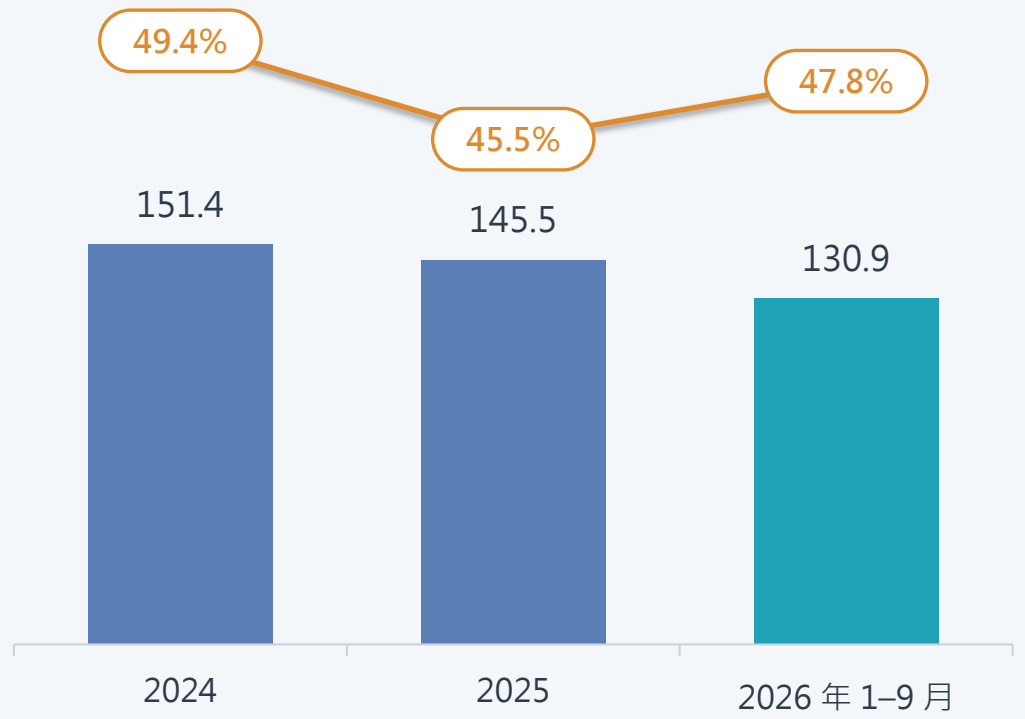
- 2026 年 1–9 月累計營收 2.74 億元，較 2025 年同期 2.40 億元年增 14.1%，已達 2025 年全年營收 86%
- 第三季營收 1.02 億元，較去年同期成長 24.7%；成長動能主要來自半導體設備與資料中心液冷客戶

資料來源：2024–2025 年度經會計師查核簽證之合併財務報告；2026 年 1–6 月經會計師核閱，7–9 月為自結數

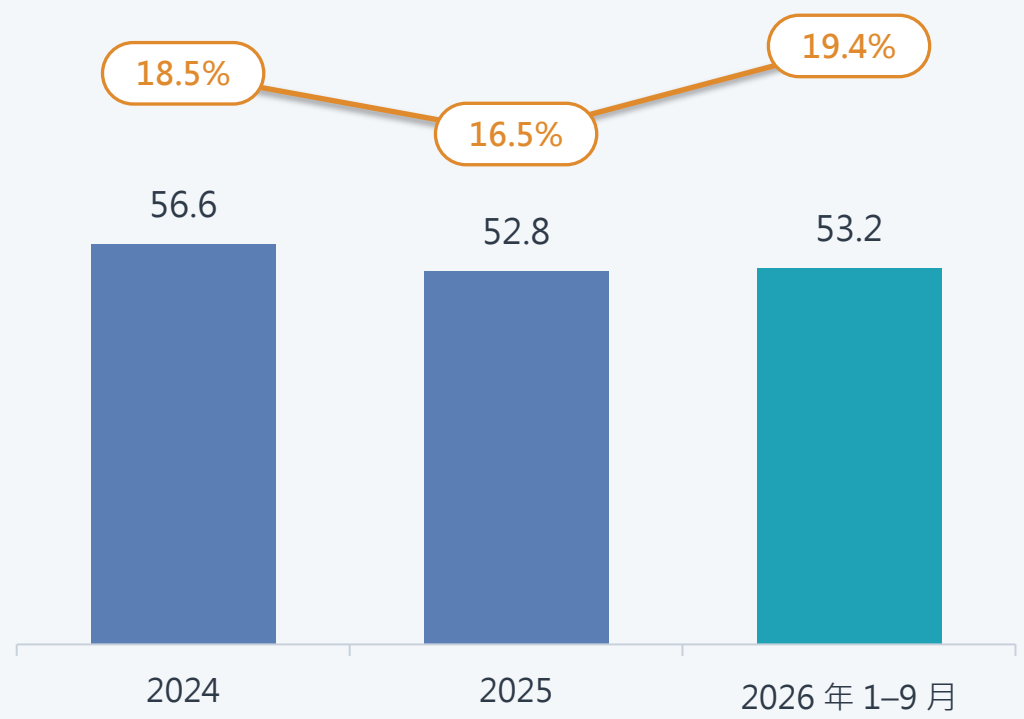
© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

獲利能力

營業毛利與毛利率



稅後淨利與淨利率



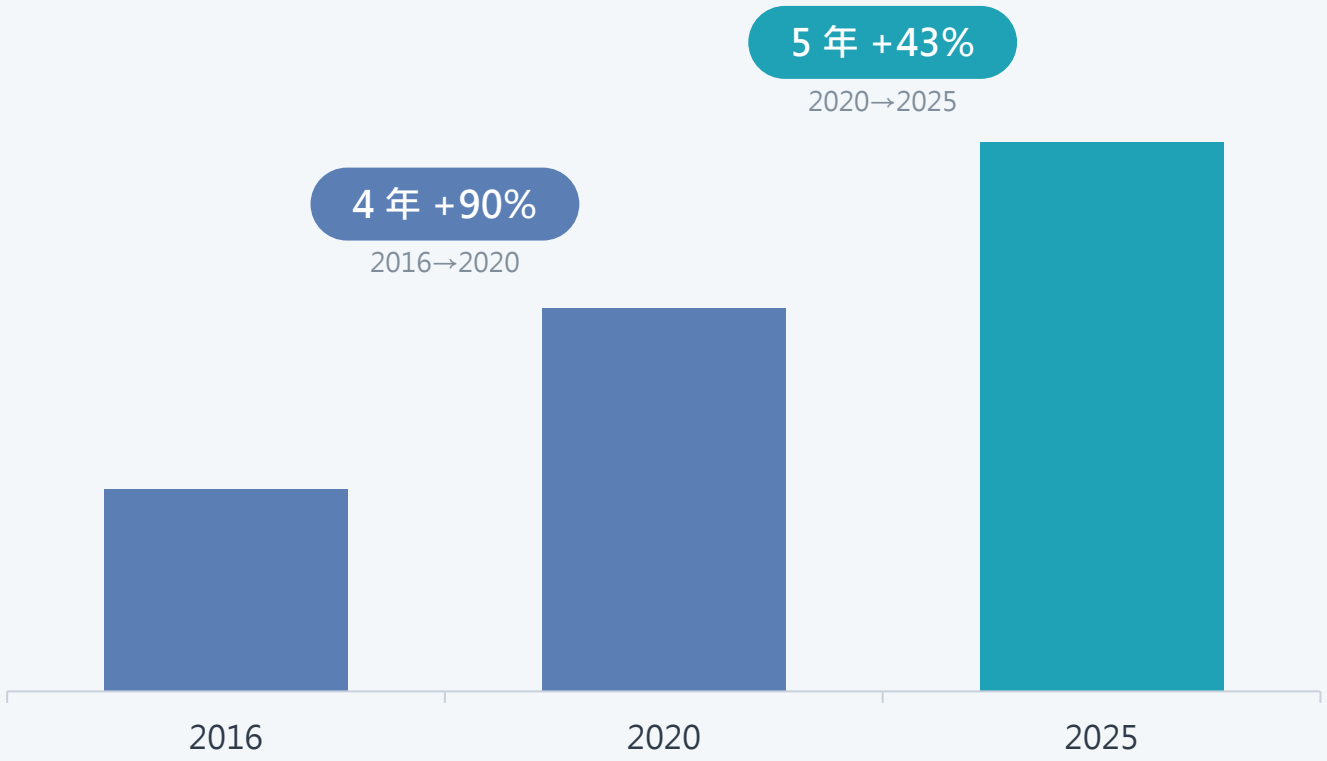
- 2026 年 1–9 月自結合併毛利率約 47.8%；將持續優化產品組合、提升高附加價值產品比重及營運效率

資料來源：2024–2025 年度經會計師查核簽證之合併財務報告；2026 年 1–6 月經會計師核閱，7–9 月為自結數

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

品牌成長：eyc-tech 營收趨勢

eyc-tech 自有品牌營收



2016 → 2025　9 年營收成長

約 2.7 倍

年均成長約 11.8%

自有品牌毛利率

約 55%

品牌占比提升，帶動整體毛利

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

04

未來發展策略

三新成長策略｜投資亮點與營運展望

三新成長策略

以新產品、新應用、新客戶三個方向驅動成長，擴大產品價值、客戶基礎與市場規模



© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

投資亮點與營運展望

投資亮點

1 穩健營運基礎

- 深耕工業量測逾 30 年
- 自有品牌 + 國際品牌經銷雙軌
- 毛利率~48%，淨利率~19%

2 高成長市場布局

- 切入 AI 資料中心液冷 CDU 量測
- 受惠先進封裝與晶圓廠擴產
- 半導體相關營收逾五成

3 技術與校正護城河

- 台灣研發製造
- 自有感測技術
- TAF ISO/IEC 17025 校正實驗室

營運展望

2026

- 設備類客戶訂單能見度佳
- CDU 客戶持續導入

2027 年

- 半導體設備與 AI 液冷占比再提升
- 無塵室與建廠工程持續穩健成長

長期目標

- 每年營收雙位數成長
- 提升自有品牌與海外營收比重

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.

Q & A

電話：+886-2-8221-2958　網站：www.yuden.com.tw
總公司：新北市中和區橋和路 15 號 12 樓

© 2026 YUDEN-TECH CO., LTD. All rights reserved.